

## APA600-BG456M



**Part Number:** [APA600-BG456M](#)

**Výrobce:** [Microsemi](#)

**Popis:** IC FPGA 356 I/O 456BGA

**Datový list:** [ProASIC PLUS Flash Family FPGAs](#)

**RoHS Status:** Obsahuje olovený / RoHS neodpovídající

**Ship From:** Hong Kong

**Shipment Way:** DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)

### PARAMETR PRODUKTU

<b>Part Number</b>	APA600-BG456M	<b>Výrobce</b>	<a href="#">Microsemi</a>
<b>Popis</b>	IC FPGA 356 I/O 456BGA	<b>Stav volného vedení / RoHS</b>	Obsahuje olovený / RoHS neodpovídající
<b>Dostupné množství</b>	127 pcs	<b>Datový list</b>	<a href="#">ProASIC PLUS Flash Family FPGAs</a>
<b>Kategorie</b>	<a href="#">Integrované obvody (IC)</a>	<b>Napětí - Supply</b>	2.3 V ~ 2.7 V
<b>Celkem RAM Bits</b>	129024	<b>Dodavatel zařízení Package</b>	456-PBGA (35x35)
<b>Série</b>	ProASICPLUS	<b>Paket / krabice</b>	456-BBGA
<b>Provozní teplota</b>	-55°C ~ 125°C (TC)	<b>Počet I / O</b>	356
<b>Počet Gates</b>	600000	<b>Typ montáže</b>	Surface Mount
<b>Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)</b>	3 (168 Hours)	<b>Stav volného vedení / RoHS</b>	Contains lead / RoHS non-compliant
<b>Číslo základní části</b>	APA600		

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Microsemi. Máme 127 kusy Microsemi APA600-BG456M na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-BGG456</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 356 I/O 456BGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-CQ352M</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 248 I/O 352CQFP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-BG456</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 356 I/O 456BGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA504-00-001</a> <b>Popis:</b> SOCKET SPRING(20-CONTROL/15-PWR)	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-CGS624B</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 440 I/O 624CGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-CQ352B</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 248 I/O 352CQFP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA503-00-001</a> <b>Popis:</b> STUD MTG TAPPED FOR HEATSINK	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-CGS624M</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 440 I/O 624CCGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA502-60-001</a> <b>Popis:</b> PAD THERMAL SIZE60 FOR AMPSS MOD	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-FG256</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 186 I/O 256FBGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA502-80-001</a> <b>Popis:</b> PAD THERMAL SIZE80 FOR AMPSS MOD	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA503-00-002</a> <b>Popis:</b> STUD MTG SOLDER FOR HEATSINK	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA503-00-008</a> <b>Popis:</b> STUD MTG SOLDER FOR HEATSINK LP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-BG456I</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 356 I/O 456BGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-CQ208M</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 158 I/O 208CQFP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA503-00-007</a> <b>Popis:</b> STUD MTG TAPPED FOR HEATSINK LP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-BGG456M</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 356 I/O 456BGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-CQ208B</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 158 I/O 208CQFP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA501-80-007</a> <b>Popis:</b> HEATSINK (80)115.6X89X12MM LOPRO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Astec America (Artesyn Embedded Technologies)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">APA600-BGG456I</a> <b>Popis:</b> IC FPGA 356 I/O 456BGA	<b>Výrobci:</b> <a href="#">Microsemi</a>	<a href="#">Dotaz</a>

### Související klíčová slova pro APA600-BG456M

Microsemi APA600-BG456M.	APA600-BG456M distributor	APA600-BG456M dodavatel	APA600-BG456M Cena
APA600-BG456M Stáhnout datasheet.	APA600-BG456M Datasheet.	APA600-BG456M Stock.	koupit APA600-BG456M.
Microsemi APA600-BG456M.	Microsemi Analog Mixed Signal Group APA600-BG456M.	Microsemi Analog Mixed Signal Group [MIL]	Microsemi Consumer Medical Product Group
Microsemi HI-REL [MIL] APA600-BG456M.	Microsemi Power Management Group APA600-BG456M.	Microsemi Power Products Group APA600-BG456M.	Microsemi SoC APA600-BG456M.
Microsemi Corporation APA600-BG456M.	Microsemi Solutions Sdn Bhd. APA600-BG456M.		Microsemi Commercial Components Group APA600-BG456M.